

**Features**

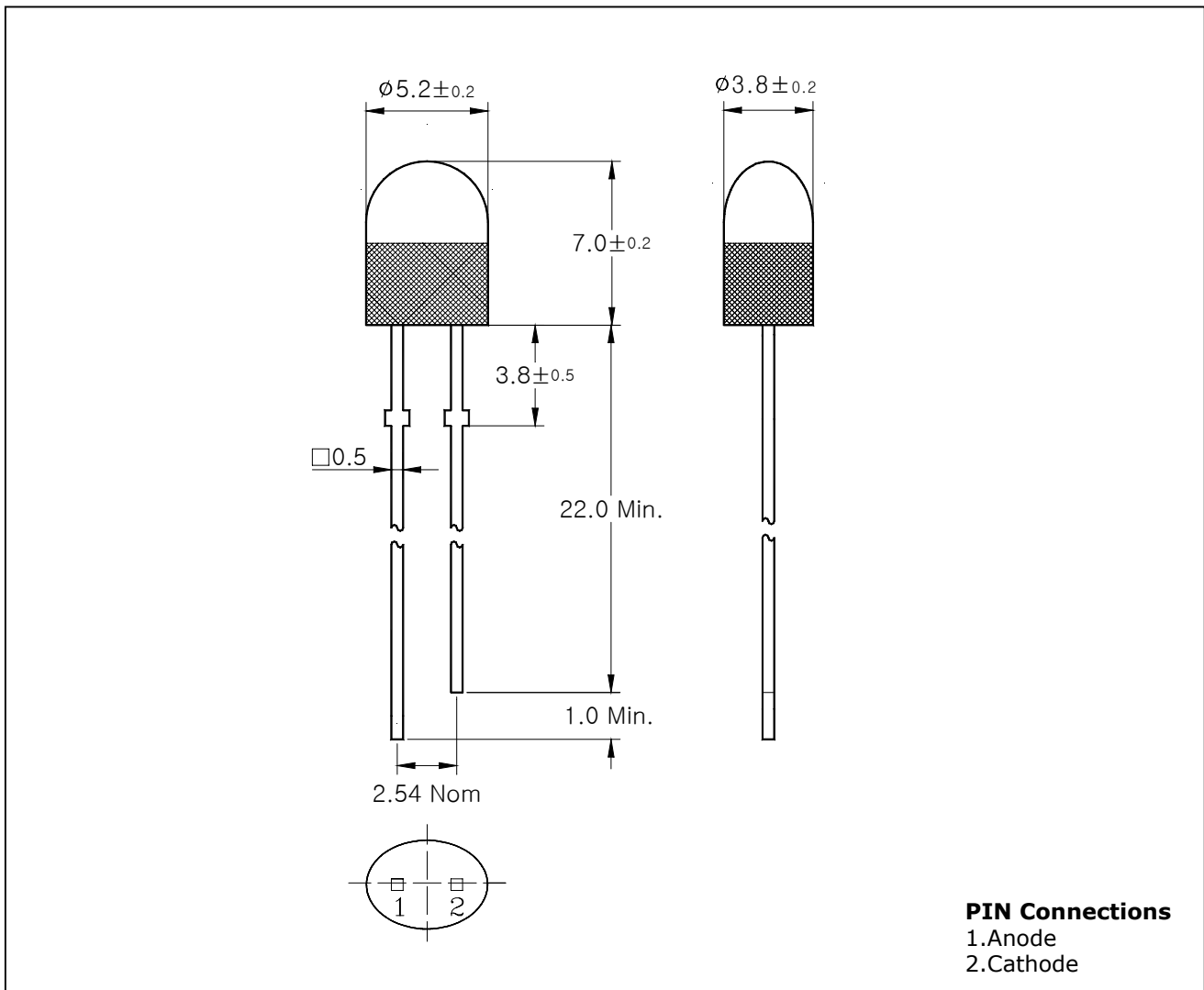
- Blue colored diffusion lens type
- Ellipse type(X=5.2mm, Y=3.8mm)
- Ultra luminosity
- Flangeless package
- High power LEDs
- Oval shape
- Lens Color : Blue(Diffusion Type)
- Half Angle( $2\theta_{\frac{1}{2}}$ ) :  $110^\circ$  /  $40^\circ$  )

**Application**

- Full color displays
- Message boards
- Variable message signs(VMS)

**Outline Dimensions**

unit : mm



## Absolute maximum ratings

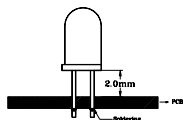
Characteristic	Symbol	Ratings	Unit
Power Dissipation	$P_D$	120	mW
Forward Current	$I_F$	40	mA
*1Peak Forward Current	$I_{FP}$	50	mA
Reverse Voltage	$V_R$	4	V
Operating Temperature	$T_{opr}$	-30 ~ 85	°C
Storage Temperature	$T_{stg}$	-30 ~ 100	°C
*2Soldering Temperature	$T_{sol}$	260°C for 5 seconds	

\*1. Duty ratio = 1/16, Pulse width = 0.1ms

※ Recommend document

- . LED is very sensitive to ESD.

\*2. Keep the distance more than 2.0mm from PCB to the bottom of LED package



## Electrical Characteristics

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage	$V_F$	$I_F = 20\text{mA}$	-	3.2	-	V
*4Luminous Intensity	$I_V$	$I_F = 20\text{mA}$	155	350	780	mcd
Peak Wavelength	$\lambda_P$	$I_F = 20\text{mA}$	467	470	477	nm
Spectrum Bandwidth	$\Delta \lambda$	$I_F = 20\text{mA}$	-	35	-	nm
Reverse Current	$I_R$	$V_R = 4\text{V}$	-	-	10	uA
*3Half Angle	$\theta_{1/2}$	$I_F = 20\text{mA}$	-	$\pm 55$	-	deg
			-	$\pm 20$	-	

\*3.  $\theta_{1/2}$  is the off-axis angle where the luminous intensity is 1/2 the peak intensity

\*4. Luminous Intensity Maximum tolerance for each Grade Classification limit is  $\pm 18\%$

\*4. Luminous Intensity classification

M	N	O	P
155~230	230~350	350~520	520~780

Characteristic Diagrams

Fig. 1  $I_F - V_F$

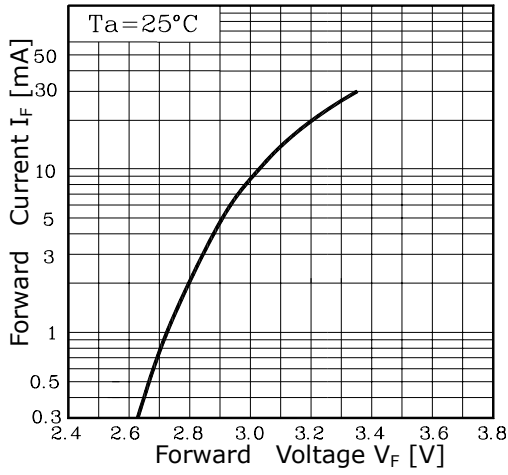


Fig. 2  $I_V - I_F$

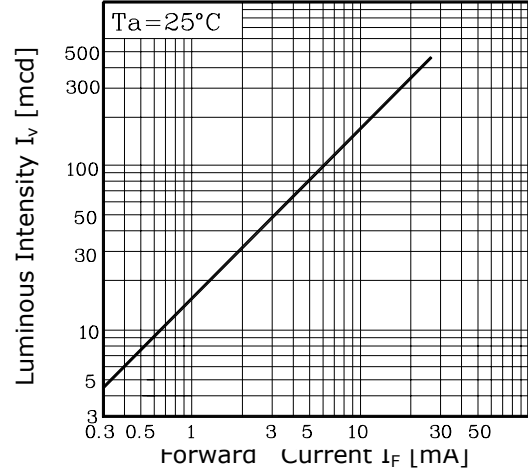


Fig. 3  $I_F - T_a$

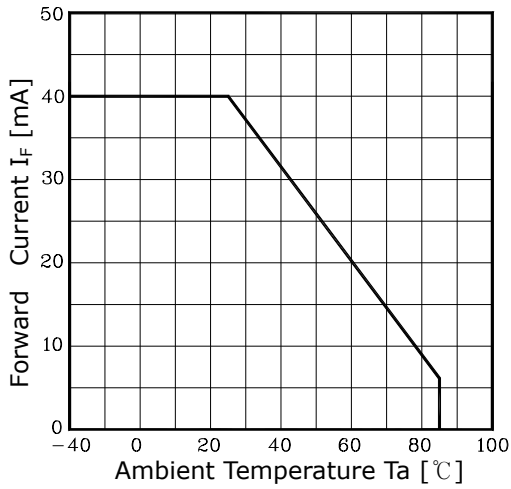


Fig. 4 Spectrum Distribution

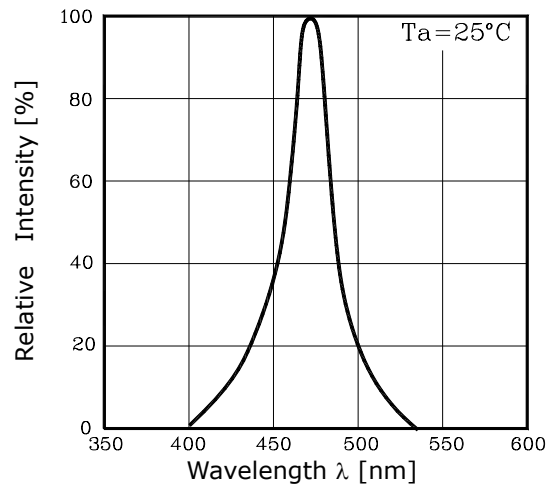


Fig. 5-1 Radiation Diagram(X)

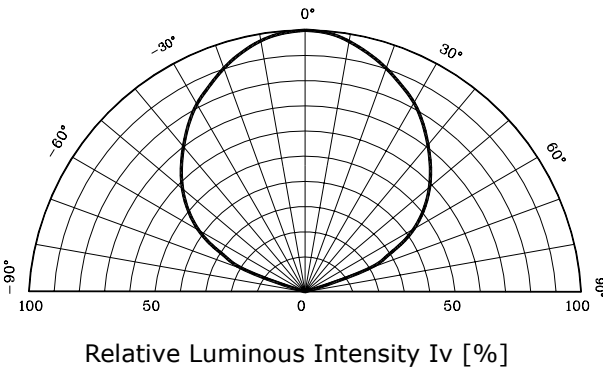
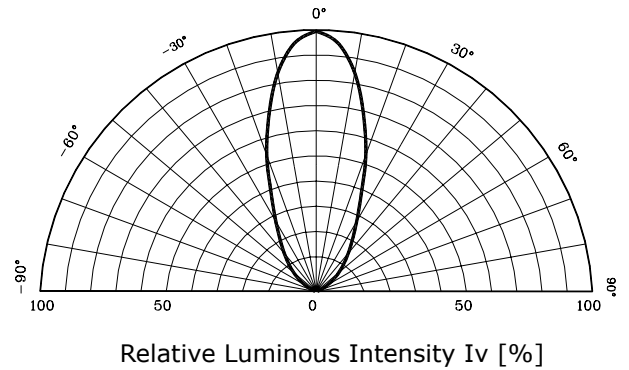


Fig. 5-2 Radiation Diagram(Y)



## ■ 정전기 관련에 따른 제품 사용상 주의 사항

1. ESD(Electro Static Discharge) 주의 : Chip 재질은 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Sapphire: 절연체) 재질로 되어 있어 정전기에 취약한 재질이며 Chip이 정전기에 의해 Damage가 가해지면 제 특성을 발휘하지 못하며 또한 V<sub>F</sub>값이 현저히 Down 되면서 무 점등 현상 발생

### 2. ESD 발생 원리 및 대처 방법

2-1. ESD (Electro Static Discharge) 발생 원리 : 물질 구조의 분자설에 의하면 모든 물체는(+)로 대전 된 원자핵과 그 주위를 도는 (-)로 대전 된 전자로 구성되어 중성의 상태를 유지하게 되지만 외부의 조건( 마찰, 압력, 온도, 습도 등)에 의하여 중성 상태의 물질이(-)전하를 잃어 버리게 되면 (+)전하로 대전 되고 (+)양자를 잃게 되면 (-)로 대전하게 됨.

- ※ 대전의 원인 : 접촉, 박리, 마찰, 충돌, 변형, 이온흡착 등
- ※ 대전의 크기 결정 요인 : 접촉 면적, 압력, 마찰 빈도, 속도, 온도차등
- ※ 대전의 극성 결정 요인 : 물질의 종류, 표면 상태, 이력 등

### 2-2. 대전 방지 및 제거 방법

#### ① 가습

- 가습에 의한 공기의 상대 습도를 높이면 물체 표면의 흡수량을 증가 시켜 표면 저항율을 저하시킴으로 물체는 대전성이 떨어진다.  
상대 습도는 80%가 적당하다.
- ※ 습도에 따른 대전전위의 변화

대전물	상대습도 (10%~20%)	상대습도(65%~90%)
Table 작업을 행하는 경우	6[KV]	0.1[KV]
비닐 포장 자재	7[KV]	0.6[KV]
폴리백을 작업대에서 손으로 드는 경우	20[KV]	1.2[KV]

#### ② 대전 방지제 사용

- 대전 방지제는 절연물의 표면에 도포하거나 혼입하여 표면에 흡수성을 증가 시킴으로 표면 저항을 저하시켜 대전을 방지하는 방법으로 제품에의 영향을 고려

#### ③ 대전 방지용품 착용

- 인체를 접지 시켜 주거나 대전을 방지 시켜 주는 제품 :  
Wrist Strap (손목 띠), Heel Grounder, 대전 방지복, 제전화, 제전 장갑, 제전모 등
- Conveyer 또는 통로의 바닥이나 Table 등에 설치하여 대전을 안전하게 접지 시키는 제품 : Conductive Floor Mat

※ 현 제품 취급 시 주의 사항을 인지하시고 ESD에 주의하여 작업을 하시면 정전기로 인한 불량 발생율을 감소 시킬 수 있습니다.

**These AUK products are intended for usage in general electronic equipments(Office and communication equipment, measuring equipment, domestic electrification, etc.).**

**Please make sure that you consult with us before you use these AUK products in equipments which require high quality and/or reliability, and in equipments which could have major impact to the welfare of human life(atomic energy control, airplane, spaceship, traffic signal, combustion central, all types of safety device, etc.).**

**AUK cannot accept liability to any damage which may occur in case these AUK products were used in the mentioned equipments without prior consultation with AUK.**